PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-207723

(43) Date of publication of application: 12.08.1997

(51)Int.CI.

B60R 1/06 H05B 3/03

(21)Application number: 08-024055 (22)Date of filing:

09.02.1996

(71)Applicant: ICHIKOH IND LTD

(72)Inventor: SANEMORI MICHIO

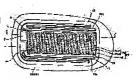
(54) HEATER FOR DEFOGGING AND DEFROSTING OF MIRROR FOR VEHICLE AND ITS MANUFACTURE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve a rising characteristic of temperature rise and to shorten rising time of mirror surface temperature on a heater for defogging and defrosting of a mirror for a vehicle furnished with a surface type heating element constituted by providing a resistance heating element having a PTC characteristic between a pair of electrodes laminated and formed on a surface of an insulator.

SOLUTION: A first constant-resistance electric conductor 14b laminated and formed on one end side of a surface type heating element on a surface of an insulator 13, one end of which is connected to one electrode 14a1 of a pair of the electrodes and the other end of which is extended to a specified position as a first

heater terminal+ and a second constant-resistance electric conductor 14c laminated and formed on the other end side of the surface type heating element on the surface of the insulator 13, one end of which is connected to the other electrode 14a2 of a pair of the electrodes and the other end of which is extended to a specified position as a second heater element are provided.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開發号

特開平9-207723 (43)公開日 平成9年(1997)8月12日

(51) Int.CL*	1/60	鐵別記号	庁内整理番号	P I		技術表示臨所				
B605				B60S	1/60	н				
B60R	1/06		7626-3D	B60R	1/06	м				
HOSB	3/03			HOSB	3/03					
	3/14				3/14 3/20	A				
	3/86					327B				
				審查請求	未開求	請求項の数3	OL	(全	7	到
(21)出顧醫号		特顯平8-24055		(71)出顧人	. 000000136 市光工探検式会社					
(22)出職日		平成8年(1996)2月9日			東京都品川区東五反田 5 丁目10 給18号					

東京都品川区東五反田 5 丁目10船18号 (72) 雅明者 実森 遊館 神奈川県伊勢原市板戸80巻地 市光工業 株式会社伊勢原製造所内

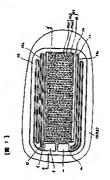
(74)代型人 弁型士 秋本 正実

(54) 【発明の名称】 車関用ミラーの憂取り・難取り用ヒータ及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 絶縁体13面上に積層形成された一対の電極 14a1 14a2間にPTC特性をもつ抵抗発熱体15 が設けられてなるPTC特性をもつ面状発熱体21を借 えた車両用ミラーの暴取り・霜取り用ヒータにおいて、 昇温の立上がり特性を向上し、ミラー表面温度の立上が り時間を短縮する。

【解決手段】 絶縁体13面上の面状発熱体21の一端 側に積層形成され一端が一対の電極のうちの一方の電極 14 a 1に接続され機構が第1ヒーを幾子+として所定 位置に延出された第1定抵抗導電体140と、絶縁体1 3面上の面状発熱体21の他機例に積層形成され一端が 一対の無様のうちの他方の解極14a2に接続され他端 が第2ヒータ端子-として所定位置に延出された第2定 抵抗薬電体14cとを設ける。



【特許請求の範囲】

【論求項1】 絶縁体面上に論應形成された一対の管極 間にPTC特性をもつ抵抗発熱体が設けられてなるPT C特性をもつ面状発熱体を構えた直両用ミラーの暴取り - 器散り用ヒータにおいて、前記絶雑体面上の前記面状 発熱体の一強側に積圧形成され一億が削記一対の電極の うちの一方の電極に接続され能温が第1ヒータ端子とし て所定位置に延出された第1定抵抗導電体と、前記絶縁 体面上の前記面状発熱体の他端側に積層形成され一端が 前記一対の電極のうちの他方の電極に接続され他端が第 16 【0005】 2ヒータ機子として所定位置に延出された第2定抵抗導 無体とを具備することを特徴とする事両用ミラーの極取 り・器取り用ヒータ。

【韻水項2】 絶縁体面上の面状発熱体、第1定抵抗導 電体及び第2定抵抗導電体の形成領域全体が両面钻骨テ ープで寝い贴着されたことを特徴とする請求項1に記載 の車両用ミラーの昼取り・霜取り用ヒータ。

【請求項3】 一対の電極を形成する第1パターンと、 この第1パターンの一端側に位置し一端が第1パターン の一方の電極に導通し他権が第1ヒータ雄子パターンと 20 他方の電極に接続され他権が第2ヒータ雄子として所定 して所定位置に延出する第2パターンと、前記第1パタ 一ンの他機側に位置し一端が第1パターンの他方の電極 に導通し他雄が第2ヒータ端子パターンとして所定位置 に強出する第3パターンとを形成すべく絶縁体面上に定 抵抗導電体を積層形成し、次に前記第1パターン上にP TC特性をもつ抵抗発熱体を満屋形成してPTC特性を もつ面状発熱体を形成することを特徴とする草両用ミラ 一の暴取り・踏取り用ヒータの製造方法。

【発明の詳細な説明】

100011

【発明の属する技術分野】本発明は、PTC特性をもつ 面状発熱体を備えた車両用ミラー、特に後写鏡の譽取り - 霜取り用ヒータに関するものである。

100021

【従来の技術】従来、この種ヒータとしては、実開平5 -45987号公報に開示されたものがあった。これ は、図12に示すように、一対の電極3、3 間に抵抗 発熱体5が設けられた面状染料体1であって、上記抵抗 発熱体5は、正の温度係数をもつPTC材料、すなわ 値が急峻に上昇する抵抗村料を電極3.3 が形成され ている絶縁性芸板2上に壁布してなるものである。なお 図12において、4、4 は電極3、3 の締曲部分で ある.

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上記のように従来ヒー タは、発熱部の全体がPTC特性をもつ機成となってい る。とのため、電攝3、3 1間に電源6を挿入すると、 発熱部は、温度上昇すると共に抵抗値も漸増し、 発熱量

る温度に達すると抵抗値が急増して発熱量が低く抑えち れる。上記ある温度に達するまでの間も発熱量の低下が あり、結局、目標温度に達するまでの時間がかかり、こ のヒータを備えたミラーの表面温度の立上がりに時間が かかるという問題点があった。

特勝平9-207723

【0004】本発明の目的は、昇温の立上がり特性が向 上し、ミラー表面温度の立上がり時間を短縮することが できる草両用ミラーの昼取り・霜取り用ヒータを提供す ることにある。

【課題を解決するための手段】上記目的は、絶縁体面上 に積層形成された一対の電極間にPTC特性をもつ抵抗 発熱体が設けられてなるPTC特性をもつ面状発熱体を 備えた直面用ミラーの提取り、指取り用ヒータにおい て、前記絶縁体面上の前記面状発熱体の一端側に積極形 成され一端が前記一対の電極のうちの一方の電極に接続 され他継が第1ヒータ端子として所定位置に抵出された 第1定抵抗導電体と、前記絶縁体面上の前記面状発熱体 の他端側に積層形成され一端が前記一対の電極のうちの 位置に延出された第2定抵抗導電体とを設けることによ

り達成される。 【0006】上述構成によると、ヒータ発熱部は、PT C特性 (正の温度係数) をもつ発熱部 (面状発熱体部 分) と、過度によって抵抗値変化のない定抵抗部(定抵 抗導電体部分) とに分かれて電気的に直列に接続される ことになり、塩度上昇に伴う全体の抵抗(PTC特性を もつ発熱部の抵抗と定抵抗部の抵抗の合成抵抗)の上昇

率が低くなって、昇湿の立上がり特性が急峻となり、ミ 30 ラー表面温度の立上がり時間が短縮する。また、PTC 特性をもつ発熱部を挟んで定抵抗部が一対配置されるこ とになり、PTC特性をもつ発熱部の両端側の温度分布 が平衡する。

【0007】なお、PTC特性をもつ抵抗発熱体に使用 されているPTC材料により決まる。ある温度に達する と、PTC特性をもつ発熱部の抵抗が急上昇し、それに 直列に接続されている定抵抗部の抵抗値の上記合成抵抗 値に与える比率は小さくなる。したがって、PTC特性 をもつ発熱部 (PTC特性をもつ面状発熱体) のみを備 ち、温度の上昇と共に抵抗値が増大し所定の温度で抵抗 40 えた従来ヒータの場合と同様の抵抗上昇によって通電電 権が小さくなり、一定時間経過後における無用な発熱が 従来ヒータの場合と同様に低くなる。

[0008]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実 能形態を説明する。図1は、本発明による草両用ミラー の暴取り、宿取り用ヒータが適用された草両用後写鏡の 一例を示す平面図、図2は図1中のA-A 線断面の要 部拡大図である。

【0009】とれるの図において、10は、後写鏡本体 が若干低下する。そして、PTC材料により決まる、あ 50 (以下、ミラーという)で、ガラス板 1 1 及びその裏面

を覆う反射線12からなる。反射線12は、Cr. Al 等の金属薄脂からなり蒸着等により形成される。13は 絶縁膜、14は定抵抗導電纜、15はPTC特性(正の 温度係数)をもつ抵抗発熱膜(以下、PTC抵抗発熱膜 という〉、16は絶縁保護膜で、これらは、上記ミラー 10の裏面に、より詳しくはミラー10の反射膜12上 面に、順次積層され、本発明ヒータの一例をなす。17 はリード線、18は半田付け部分、19はシリコン等の シール材である。

面図で、この絶縁離13は、例えば絶縁インキからな り、上記ミラー10の反射購12上面の所定位置にスク リーン印刷等で塗布することにより上記反射膜12上に 積層形成される。この総律膜13は、上記ミラー10の 金属薄膜からなる反射膜12と上記定抵抗滞電膜14と を絶縁し、定抵抗導電膜14の通電電流の反射膜12側 へのリークを阻止するものである。

【0011】図4は上記定抵抗導電膜14を取り出して 示す平面図で、との定抵抗導電験14は、銀ベースト又 をスクリーン印刷等で塗布することにより総縁膜13上 に積層形成される。この定抵抗導電験14は、主定抵抗 導電纜148と第1定抵抗導電纜140と第2定抵抗導 電漿14cとからなる。この場合、主定抵抗導電膜14 aは、一対の電優14a1, 14 a2を形成する第1パタ ーン. ここでは電極14a1, 14a2の各部が交互に隣 接配置された一対の締菌状パターンをもって形成されて いる。また第1定抵抗導電順140は、上記主定抵抗導 電號14aパターンの図中上準例に第2パターン。ここ では蛇行状パターンをもって形成されており、その一蟾 30 テリ電源電圧をV(=14V:一定)としたとき。 が主定抵抗導電纜148の一方の電優1481に接続さ れ、他雄が第1ヒータ雄子パターン+ (又は-) として 所定位置に延出されている。第2定抵抗導電賦14c は、上記主定抵抗導電膜14aパターンの図中下端側に 第3パターン、とこでは第2パターンと同パターンをも って形成されており、その一端が主定抵抗導電膜148 の他方の電極14a2に接続され、他端が第2ヒータ端 子パターン-(又は+)として所定位置に延出されてい

して示す平面図で、このPTC抵抗発熱膜15は、PT C特性をもつ例えばカーボンペースト等からなり、上記 主定抵抗導電機(第1パターン)14 a上面にそれをス クリーンED刷等で塗布することにより主定抵抗導電減 (第1パターン) 14 a上に精煙形成され、その主定抵 抗導電膜14aとでPTC特性をもつ面状発熱体21を 構成する。

【0013】図6は上記絶縁保護譲16を取り出して示 す平面図で、この絶縁保護験16は、スクリーン印刷等

状染熱体21 第1定抵抗導電線14b及び第2定抵抗 導電膜14cの形成領域全体を疑い形成する。この絶縁 保護購16は、発熱部である面状発熱体21、第1定抵 抗導電膜14 b及び第2定抵抗導電膜14 cを保護する と共に、これらの部分からの福電、感電を防止するもの である。また、この絶縁保護贈16として、例えばウレ タン系塗料等の伸び率、引張り強度の大きい塗斜を用い れば、その絶縁保証膜16はミラー10の破損時におけ るミラー破片の飛散防止機能をも果たす。なお、61, [0010] 図3は上記給緩續13を取り出して示す平 10 62は、上記第1ヒータ端子パターン+及び第2ヒータ 塩子バターン-にリード線17を半田付けするため開け ちれた<u>端子パターン</u>露出窓で、リード線半田付け後、シ リコン等のシール材19でシールされ、第1、第2ヒー タ端子パターン+、一が絶縁される。

【0014】図3~図6に示す絶縁幾13、定抵抗導電 膜14、PTC抵抗発熱膜15及び絶縁保護膜16が上 記ミラー10の反射膜12上面に順次積層されて本発明 ヒータの一例をなし、その第1、第2ヒータ総子バター ン+、一にリード線17が基々半田付けされ、その半田 は銅ペースト等からなり、上記総縁購13上面にそれら 20 付け部分18の上面がシール材19でシールされて、後 面鏡が構成される。

【0015】次に上述本発明ヒータの作用について述べ る。いま図1において、イ~口間の抵抗をRKL ロ~ハ 間の抵抗をRPTC、ハーニ間の抵抗をRK2とすると、イ ~二間 (上述本発明ヒータ) の合成紙抗RAは、 RA= RK1+ RFTC+ RK2

= RK+RPTC (ただし、RK=RK1+RK2) したがって、イ~二間 (RA) の通電電流 I Aは、第1. 第2ヒータ蟾子バターン+、-相互間に印加されるバッ

I A= V/ (RK+RPTC)

となり、発熱量HAは、 HA= 0. 24 | A'RAt [cal] (tは通常時間 (sec))

【0016】上述したように、イーロ間、ハーニ間は、 銀ペースト、銅ペースト等で印刷形成された定抵抗導電 贈140、14cで、実用温度範囲では抵抗値は一定で ある。またロ~ハ間は、同じく銀ペースト、銅ペースト 【0012】図5は上記PTC抵抗発熱膜15を取り出 40 等で印刷形成された定抵抗導電膜14a上にPTC特性 をもつカーボンベースト等からなるPTC抵抗発熱腫1 5をベタ印刷してなるPTC特性をもつ面状発熱体2 1 であり、その抵抗値の温度特性は顕著なPTC特性を示 す。 各抵抗RK, RPTC, RAの温度特性は図7中の曲線 RK, RPTC, RAのようになる。すなわち本発明ヒータ (合成抵抗RA) の温度特性はRPTCに依存する。 図7中 の曲線 | Aは、その際の抵抗RAの通電電流の変化を示

【0017】一方、図12に示した従来ヒータ (PTC により上記ミラー10の反射膜12上の絶縁膜13、面 50 特性をもつ面状発熱体1のみでヒータを構成した場合)

となる。

(4)

特闘平9-207723

の抵抗をRBとすると、その通電電流 | Bは、第1、第2 ヒータ処子パターン+、~相互間に印刷されるバッテリ 電源電圧をV(=14V:一定)としたとき、 IR= V / RR となり、発熱量HBは、 HB=0. 24 | B'RBt (cal) (tは通電時間 (sec)) となる。そして、抵抗RBの温度特性は図7中の曲線RB のようになる。図7中の曲線 I Bは、その際の抵抗RBの 通常電流の変化を示す。 【0018】図7に示すように、常温抵抗値の低いPT C特性をもつ面状発熱体21 (RPTC) においては、常 温~50°Cの範囲での抵抗上昇は少なく、50°Cを 超えると急激に抵抗上昇する。すなわち、50°C程度 までは比較的大きな電流が流れて発熱が大きく、急昇温 する. 【0019】一方、常温抵抗値の高いPTC特性をもつ 面状発熱体1 (RB) においては、常温~50° Cの箱 閏(比較的低温域)でも温度上昇による抵抗上昇は大き く、若干の温度上昇で抵抗大となり、したがって電流が 20 【図面の簡単な説明】 減少して発熱も減少し、昇温に時間がかかる。すなわ ち、低抵抗PTC発熱部 (RPTC) と定抵抗部 (RK) の 値列合成による本発明ヒータ (抵抗RA) は、従来ヒー タ (抵抗RB) と比べて昇温の立上がり特性が急峻とな る。図8は本発明ヒータの昇温特性を従来ヒータのそれ と比較して示すグラフで、81は本発明ヒータが適用さ れたミラー表面の昇温曲線、82は従来ヒータが適用さ れたミラー表面の昇温曲線を各ヶ示しており、前者が後 者より急峻であることが分る。これにより、ミラー表面 の同一程度の曇りが80%時れるまでの時間は、従来ヒ 39 【図6】図2中の絶縁保護機を取り出して示す平面図で ータが適用されたミラーでは4~5分程度かかるのに対 し、本発明ヒータが適用されたミラーでは3~4分程度 ですんだ。 【0020】図9は本発明ヒータの他の実施形態を示す 一部省略平面図、図10は図9中のB-B 線断面図、 図11は図9中のC-C 線筋面図である。これらの図 において、91は例えばポリエステルフィルム等のよう な可信性を有する絶縁フィルム、92は絶縁性の結番テ ープ本体92aと離型紙92bからなるカバーレイフィ ルムを兼ねた両面粘着テープ、93は場目、94は幾子 49 【図12】従来ヒータの斜視図である。 板である。その他、図1、図2と同一符号は同一又は相 当部分を示す。とこでは、他縁フィルム91上に、図4 に示す定抵抗導電線14及び図5に示すPTC抵抗発熱 膜15を順次模層形成し、それちの上面全面に両面粘着 テープ92を覆い貼着し、その両面貼着テープ92の離 型紙920を捌がした粘着テープ本体928上にミラー 10を貼り合わせるもので、後写練の組立が簡易化され る。なおこの例では、第1、第2ヒータ端子パターン +、~と各リード線17との接続も旭目93及び端子板

94を用いた簡易なものとなっている。

[0021]

[発明の効果]以上説明したように本発明によれば、発 熱部を、PTC特性をもつ発熱部と、温度によって抵抗 値変化のない定抵抗部とに分けて電気的に直列に接続さ れており、温度上昇に伴う全体の抵抗(PTC特性をも つ発熱部の抵抗と定抵抗部の抵抗の合成抵抗》の上昇率 が低くなり、昇温の立上がり特性が急峻となってミラー 表面温度の立上がり時間を短縮することができるという 効果がある。また、PTC特性をもつ発熱部を挟んで定 10 抵抗部が一対配置されているので、PTC特性をもつ発 熱部の両端側の温度分布が平衡するという効果もある。 【0022】なお、PTC特性をもつ発熱部に使用され ているPTC村斜により決まる、ある温度に達すると、 PTC特性をもつ発熱部の抵抗が急上昇するため、それ に直列に接続されている定抵抗部の抵抗値の上記合成抵 抗値に与える比率は小さくなり、PTC特性をもつ発熱 部のみを備えた従来ヒータの場合と同様の抵抗上昇によ って通常電流が小さくなり、一定時間経過後における無 用な発熱は従来ヒータの場合と同様に低く抑えられる。

- 【図1】 本発明ヒータが適用された車両用後写鏡の一例 を示す平面図である。
- 【図2】図1中のA-A:線筋面の要部拡大図である。 【図3】図1中の絶縁膜を取り出して示す平面図であ
- 【図4】図1中の定抵抗導電膜を取り出して示す平面図
- 【図5】図1中のPTC抵抗発熱膜を取り出して示す平 面図である。
- ある.
- 【図7】本発明ヒータの抵抗温度特性を従来ヒータのそ れと比較して示すグラフである。
- 【図8】本発明ヒータの昇温特性を従来ヒータのそれと 比較して示すグラフである。 【図9】本発明ヒータの他の実施彩線を示す一部省略平
- 面図である。 【図10】図9中のB-B 微断面図である。
- 【図11】図9中のC-C (線筋面図である。
- 【符号の説明】 10…後写鏡本体(ミラー)、11…ガラス板、12… 反射膜、13…絶縁膜、14…定抵抗導電膜、148… 主定抵抗導電驗、1481、1482…電極、146…算 1定抵抗導電腦、14c…第2定抵抗導電爐、+…第1 ヒータ鑷子パターン、 -…第2ヒータ端子パターン、1 5…PTC特性をもつ抵抗発熱膜(PTC抵抗発熱 頭). 16…絶縁保護順. 17…リード線、18…半田 付け部分、19…シール村、21…面状発熱体、61。 50 62…銚子パターン露出窓、91…絶縁フィルム、92

